

上海AMEE汽车底盘展|汽车行业唯一专注底盘系统与制造工程技术博览会

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 上海AMEE汽车底盘展 汽车行业唯一专注底盘系统与制造工程技术博览会 |
| 公司名称 | 上海市隆橙营销策划中心 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 闵行区 |
| 联系电话 | 15121196695 17269427257 |

产品详情

底盘市场背景

汽车底盘由动力传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统等四大系统组成，汽车底盘四大系统影响着整车动力性能、安全性能、驾驶性能、舒适性能等，随着汽车消费市场和理念的提升和转变，整车制造商对底盘系统设计开发、新材料应用、制造工艺、质量等都提出了更高的要求，这将给底盘系统产业链的材料、工艺和设备制造商也带了更高的要求，底盘综合性能的提升，是主机厂综合竞争力的提升，为此，汽车底盘技术的发展和提升是未来发展趋势。

根据Technavio最新的市场调查，全球汽车底盘市场在2018至2022年间将迎来接近4%的年复合增长率，尤其电动汽车而言，底盘系统的开发是极为重要的一项内容，底盘的设计与新能源汽车的总布置方案息息相关,与新能源汽车动力系统架构及其集成度联系紧密,同时也影响着新能源汽车的外观设计与内部空间，电动汽车相对于传统燃油车，最大的不同点其实就在于底盘架构的改变。由于新的动力系统取代了原传统发动机，电动汽车的制动系统、转向系统、传动系统、悬架系统等都需要在原有构架上做出相应调整。

AMEE展会介绍

AEE汽车工程会议平台自2018年开始举办国内首个汽车底盘系统制造工程大会，经过两届大会的成功举办，无论在技术性、权威性、影响力等方面都取得了行业认可，并积累了大量优质资源，在汽车行业发展的新形势和新市场需求下，AEE汽车工程会议平台将从2020年开始在上海举办行业首个汽车底盘系统工程领域的专业展览会。

AMEE2020上海国际汽车底盘系统与制造工程技术展览会将于2020年10月26-28号在上海世博展览馆举办，这是汽车行业第一个专门针对底盘系统产业链领域举办的专业技术展览会，AMEE将打造新能源汽车底盘系统智能化、电动化、电子化、轻量化，以及乘用车、商用车、特种车底盘设计开发工程、先进制

造工程、底盘趋势工程、精益产品工程等产业链前沿技术与解决方案展示平台。

6+同期会议

8+主题展区

350+展商

15000+ 专业观众

展示范围：

设计开发工程

展示汽车底盘系统与整车性能开发，总体布局设计，结构设计，以及电气化设计/ 悬架系统/ 转向系统/ 制动系统/ 传动系统设计/ 开发工程/ 试制工程等.....

先进制造工程

展示汽车底盘四大系统零部件的先进制造工程，包括：压铸工艺、机加工工艺、冲压工艺、轻量化工程、焊接工艺、涂装工艺、装配工程、检测与测试技术、总装工程.....

底盘趋势工程

展示未来底盘发展趋势技术，包括：底盘线控系统、自动转向技术、自适应巡航控制系统、ABS/ASR/ESP 集成控制系统、自适应巡航控制系统(ACC)、泊车辅助系统 (PLA)、胎压监控系统(TPMS)、可调阻尼控制系统 (ADC)、车道偏离和驾驶警示系统.....

精益产品工程

展示汽车底盘传动系统、转向系统、制动系统、行驶系统等领域的零部件产品，包括：发动机、变速器，传动轴，离合器，驱动桥，减速器，差速器，制动器，制动总泵，真空助力器，转向机，方向盘、转向轴、减震器、车架，车桥，悬架，轮胎、车轮；以及新能源汽车底盘/ 轿车底盘/ 客车底盘/ 货车底盘/ 特种车辆底盘；

为何参加

-- 行业唯一专注于汽车底盘系统及制造工程技术领域的专业展会。

超250家来自全球的优质供应商和超过15,000 名汽车行业高质量买家到场，打造汽车底盘设计-开发-材料-轻量化-制造-质量-装配-产品一站式技术、商务、贸易产业链平台！

-- 在中国汽车行业的拐点后寻找商机

汽车行业经过大浪淘沙后，汽车制造整个产业链终将变革、再续发展，供应商即将面临大批量转型和升级，在新的形式、新的变革中将带来新的商机！

-- 与决策者面对面交流、沟通

通过展会会面数以万计的整车制造、底盘零部件生产厂家的技术、工艺、研发、规划、管理、采购人员见面沟通的高效平台。

-- 宣传品牌，推广新产品/技术

通过展览展出，论坛演讲及宣传，展示贵公司的技术优势和解决方案，是您获取现场专业买家及时反馈的绝佳机会。

-- 建立新的合作机会

与同行进行现场交流，寻找新的商机渠道，建立全球战略联盟，在本土客户群体中领先于您的竞争者。

同期活动

ACS2020第三届上海国际汽车底盘系统制造工程大会

Automotive Chassis System Manufacturing Engineering Conference

涉及：底盘焊接、装配、机加、冲压、涂装等工艺